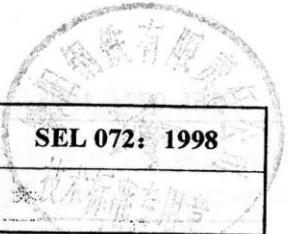


41058012-2011

CONTROLLED



	厚板超声波检验 供货技术规范	SEL 072: 1998
1 适用范围		
本供货规范适用于经超声波检验的厚板，以检出材料的内部缺陷，如分层和粗大夹杂物。		
2 定义		
按本供货规范定义的经超声波检验的厚板，是经制造厂超声波检验（见5条），在某一范围内（见4条）保证无材料缺陷。表面超声波检验、边沿区超声波检验和整板超声波检验之间应是有差异的。		
3 分级		
3.1 本供货规范经超声波检验的厚板，不看其检验方法如何，应按表1和表2分级。表1表示表面超声波检验级别，表2表示边缘区超声波检验级别。		
3.2 表1或表2中的级别，应由需方选定。需方应说明适用规范的条款或推荐的条款（见4.2.1，4.3.1或4.4.1条）。订单中应规定，除所用钢种的质量要求外，还必须遵守本供货规范。还应规定钢板是否按下列要求供货：		
按表1的某一级别进行表面超声波检验（见4.2条），或按表2的某一级别进行边缘区超声波检验（见4.3条），或按表1和表2的某一级别进行整板超声波检验（见4.4条）。		
若在定单中没有明确规定级别，在所有情况下，则应认为3级是认可的。		
4 要求		
4.1 经超声波检验的厚板是否满足表3的要求，应取决于钢板是经表面超声波检验，边缘区超声波检验，还是整板超声波检验（见3.2条）。		
4.1.1 表面超声波检应对钢板表面进行检验，而不专门考虑边缘区。		
4.1.2 边缘区超声波检验，应仅对边缘区进行检验。		
4.1.3 整板超声波检验，应包括钢板的表面超声波检验和边缘区的超声波检验。		
4.2 经表面超声波检验的厚板，依据商定级别，应满足表1的要求。		
4.2.1 表1中的任一级别，都可商定为供货级别。通常情况下，如果所用钢板没有规定相应的级别，且需按某些供货规范进行表面超声波检验，则应满足表1的3级要求。		
4.3 经边缘区超声波检验的厚板，依据商定级别，应满足表2的要求。		
4.3.1 表2中的任一级别，都可商定为供货级别，通常情况下，如果所用钢板没有规定相应的级别，且需按某些供货规范进行边缘区超声波检验，则应满足表2的3级要求。		
4.4 经整板超声波检验的厚板，应满足表1和表2所示的要求，其级别可以商定。经整板超声波检验，符合表1的5级和6级的厚板，其边缘区应满足表2的4级要求。		

表 1 按本供货规范经表面超声波检验的厚板分级

级别	最小有效缺陷的尺寸, cm ²	最大允许缺陷的尺寸, cm ²	允许缺陷个数 ¹⁾	
			局部 ²⁾ , 每m ² 内	整个板面, 每m ² 内
0	0.5	不适用	0	0
1	0.5	1	≤4	≤2
2	0.5	1	≤30	≤15
3	1	10	≤10	≤5
4	1	10	≤50	≤30
5	10	100	≤1	≤1 每2m ² 内
6	10	100	≤5	≤3 每2m ² 内

1) 彼此极为相近的缺陷, 且其尺寸为1cm²或10cm² (见级别1~4), 边缘相距小于最小缺陷的最大尺寸, 应视为一个单个缺陷。此点应仅用于两个缺陷的评定。若缺陷多于两个, 且彼此极为相近, 则应成对逐个相互比较。

2) 术语每m²指1m×1m的面积。

3) 只有供需双方有特殊商定时才使用0级, 如某一确定的表面区。

表 2 按本供货规范经边缘区超声波检验的厚板分级

级别	最小有效缺陷的尺寸, cm ²	最大允许缺陷的尺寸, cm ²	最大允许有效缺陷的长度, 同钢板边缘平行的区域, cm	允许缺陷个数每m
0	0.5	不适用	不适用	
1	0.5	1	4	≤2
2	0.5	1	4	≤5
3	1	10	4	≤3
4	1	10	4	≤5

1) 彼此极为相近的缺陷, 且其尺寸为1cm²或10cm² (见级别1~4), 边缘相距小于最小缺陷的最大尺寸, 应视为一个单个缺陷。此点应仅用于两个缺陷的评定。若缺陷多于两个, 且彼此极为相近, 则应成对逐个比较。

2) 若供需双方有特殊商定, 则0级应仅用于如某一确定的边缘区。

表 3 经表面超声波检验, 边缘区超声波检验

和整板超声波检验的厚板需满足要求

检验类别	需符合要求的部位	需符合要求的条件	
		按某一级别进行超声波检验	按常规进行超声波检验
		符合	
表面超声波检验	表面	表1中某一级别	表1的3级
边缘区超声波检验	边缘区	表2中某一级别	表2的3级
整板超声波检验	表面和边缘区	表1中某一级别和表2相同级别 ¹⁾	表1的3级和表2的3级

1) 在表1的5级和6级情况时, 边缘区必须满足表2的4级要求。

4.4.1 订货时, 可商定表1所示的或对应于表2的任一级别。在正常情况下, 如果所用钢板没有规定相应的级别, 且已商定钢板应按本供货规范并经整板超声波检验, 则应满足表1和表2的3级要求。

4.5 磨损面和边缘区必须满足不同的要求, 应按4.2条和4.3条分别商定适用级别。

5 检验

5.1 每块钢板均应由制造厂进行检验, 制造厂可任意选定¹⁾ 使用何种超声波检验方法和何种检验条件, 对多大的区域进行检验。除非技术标准(如AD报告)有另外规定, 制造厂也应任意选定检验的热处理状态。

如有必要, 订货时在适当考虑所需级别的同时, 可商定检验范围。通常, 进行表面超声波检验时, 采用边长为20cm的方格网, 网格线作为扫查线, 或采用例如相距10cm且相互平行的直线作为扫查线, 或采用正弦波的扫查线, 其振幅和半波长度均为20cm, 进行检验。边缘区超声波检时, 检验的宽度应是离切割边等于板厚或至少为2.5cm的区域。

5.2 应在合同中商定, 制造厂检验时是否要求需方或需方代理人到场。为此目的, 应商定保证不影响生产过程的每一工序。

5.3 仲裁检验时, 应按本规范规定的补充件进行检验。如果制造厂和需方或需方代理人之间在评定检出缺陷的尺寸和/或个数时产生分歧, 则应在本供货规范规定的范围内进行仲裁检验。

6 拒收

6.1 如果缺陷的尺寸和/或个数超过定单中商定的允许级别的规定, 并严重地影响钢板的正常使用, 则此钢板应拒收。

6.2 需方应向供方提供拒收件的理由和所接收钢板的验证件, 以便使供方确信, 拒收理由是否成立。

1) 见EN 160。

SEL 072补充件: 1998

厚板超声波检验——供货技术规范

仲裁时的超声波检验

1 适用范围

本补充件适用于按钢铁供货条件 (SEL) 072 供货的厚板仲裁时的超声波检验, 即在检验时对检出的缺陷尺寸和个数的评定, 供方和需方或需方代理人之间产生分歧的情况下。本补充件规定了仲裁检验方法的细节, 目的是准确测定有分歧钢板中的缺陷尺寸和个数。

2 检验方法

2.1 所有情况下均应采用脉冲反射法

缺陷尺寸的测定, 应优先采用半波高度法。为此, 应将探头置于缺陷上方, 从不同方向来回移动, 得到回波高度相对于最大回波高度半值处各点, 各点连线应视为所测缺陷面积的界线 (详见5.1条)。

此方法探测某一深度的小缺陷就不甚准确了, 此时, 应按距离幅度 (DGS) 曲线来测定缺陷的当量尺寸 (详见5.2条)。

2.2 按检验目的采用下述检验方法

A.采用中间回波高度的半波高法, 测定缺陷尺寸。

B.采用距离幅度 (DGS) 曲线, 测定缺陷的当量尺寸, 在任何情况下, 对于所用的探头, DGS曲线都是适用的。

3 受检钢板表面条件的要求

受检钢板的表面应有满足检验的良好状态。通常, 交货状态下轧后的光滑表面, 即应认为良好。

4 检验设备的要求

4.1 检验装置

检验装置应保证声束的垂直入射。探头的移动, 应既可用手工, 也可用机械方法。

4.2 检验仪器

应采用下列超声波仪器:

4.2.1 有dB分度的示波屏和增益控制器的仪器

有阴极射线管示波屏和增益控制器仪器的灵敏度。必须可调, 以保持可记录回波高度在示波屏使用高度的20%和80%之间。

4.2.2 检验系统虽不能提供示波屏的信号显示, 但能自动测量和评价脉冲高度。此时, 测量装置必须以dB分度。

4.3 探头

应按表1选择探头。

表 1 缺陷深度、探头和检验方法的关系

缺陷深度, mm	探头 ¹⁾	方法 ²⁾
≤ 20	TR5°	A
> 20 ~ ≤ 60	TR0°	A
缺陷当量直径 < 11mm		
> 60 ³⁾	N	B
缺陷当量直径 > 11mm		
	TR0°	A

1) TR5° = 双晶探头, 频率为4MHz, 晶片夹角约为5°, 焦距长度为12mm, 晶片直径为9~20mm。对于直径<10mm的小直径晶片, 扫查方向平行于隔声层, 对于大直径晶片, 扫查方向垂直于隔声层; TR0° = 双晶探头, 频率为4MHz, 晶片夹角为0°, 焦距长度为25~40mm, 扫查方向与隔声层平行; N=标准探头, 频率为2MHz, 晶片直径为24mm。

2) 见2条。

3) 缺陷深度≥60mm, 应首先使用B方法。若按B方法探出的缺陷面积超过11mm的缺陷当量直径, 则应采用以TR0°探头为辅助的A方法。

4.3.1 检验方法A(见上述2.2条), 应使用双晶探头(TR探头), 双晶探头装有两个分割的晶片, 一个作为发射超声波, 一个作为接收超声波。

4.3.2 检验方法B(见上述2.2条)应仅用于相互分布距离大的小缺陷, 且使用标准探头。

5 检验的实施

首先应探出缺陷, 并确定探头到缺陷的距离(评定限为5mm缺陷当量尺寸)。

为了确定已探出的缺陷的尺寸, 应按表1的规定选用探头和检验方法。

5.1 检验方法A(见上述2.2条), 应将探头置于有关区域并移动, 应采用半波高法测定, 即通过测得中间回波高度相对于最大回波高度半值处(增益差为6dB)的两点, 所测得的探头中心确定这些点, 应视为缺陷两个相对边缘的两点。用同一方法, 探头置于缺陷上方, 每次从另一方向移动探头, 即应探出缺陷边缘的其他各点。最小可测量缺陷表面的面积, 是由声束横截面积的尺寸及其形状决定的。双晶探头的声束形状是椭圆形, 并随距离而变化。因此, 表1的脚注1叙述了不同缺陷距离的最合理的扫查方向。

5.2 检验方法B(见上述2.2条), 在上述区域, 需将有关缺陷的第一次回波放大至未受干扰的第一次底波高度, 测量出增益的dB值。将放大值ΔV(dB)用于从距离幅度(DGS)曲线(图1)导出缺陷当量(整个反射体, 例如平底孔)直径, 此缺陷当量直径呈现出与上述缺陷相同的回波。对此, 并按图1示例, 应从X点起, 以放大值ΔV(本示例为14dB)为间距, 从对应于板厚(本示例为140mm)的底波曲线处, 向下画一直线, 到Y点处。再通过Y点画一条平行于横坐标的直线, 到Z点处, Z点是该线与对应缺陷距离坐标线(本示例为75mm)的平行于纵坐标的直线的交点。图中最接近Z点的曲线簇的曲线, 应视为对应于探出的缺陷当量尺寸(本示例为5mm直径)的曲线, 该值即认为是等

于缺陷尺寸。图1的DGS曲线仅适用于频率为2MHz，有效晶片直径为24mm的标准探头。

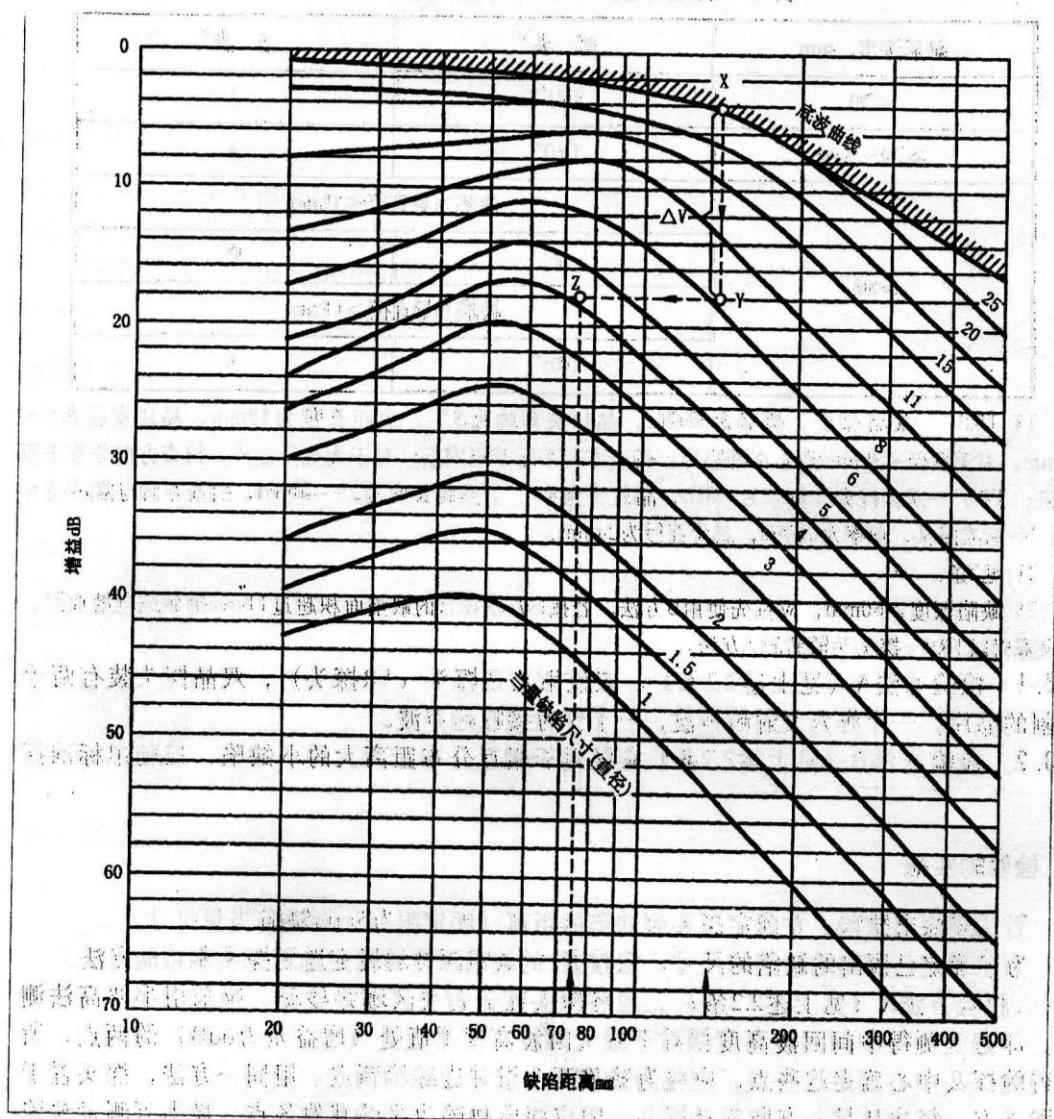


图1. 频率为2MHz，晶片直径为24mm的标准

探头的距离幅度(DGS)曲线

要分析缺陷尺寸，必须首先确定缺陷的尺寸。图1展示了在频率为2MHz时，有效晶片直径为24mm的标准探头的距离幅度(DGS)曲线。该图显示了增益dB与缺陷距离mm之间的关系，对于不同的缺陷尺寸，存在多条不同的DGS曲线。图中还包含了一条斜率为负的直线，标注为“穿透距离”，表示当缺陷尺寸大于该距离时，缺陷将无法被检测到。图1中的Y轴表示增益dB，范围从0到70；X轴表示缺陷距离mm，范围从10到500。图中显示，随着缺陷尺寸的增加，其对应的DGS曲线向右移动（即在相同距离处具有更高的增益），并且增益的峰值也逐渐降低。